

低温固化可焊接银浆

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 低温固化可焊接银浆 |
| 公司名称 | 善仁（浙江）新材料科技有限公司 |
| 价格 | 29000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:善仁新材 颜色:银色 粘度:7000CPS |
| 公司地址 | 嘉善县姚庄镇宝群东路159号 - 2二层 |
| 联系电话 | 021-54830747 13611616628 |

产品详情

低温固化可焊接银浆

善仁新材开发的低温固化可焊接银浆AS9105具有以下特点：

- 0 烧结温度低：180度30分钟就可以固化；
- 1 电阻率低：低温烧结形成的电极电阻率低，体积电阻 $< 4.6 \times 10^{-6}$.CM；
- 2 与TCO层有良好的接触，接触电阻低，可提升FF；
- 3 焊接拉力强：银浆烧结后的电路焊接性能好，拉力达到2.0N/mm 以上；
- 4 持续印刷性好：银浆的黏度相对合适，保持良好的高宽比，满足可持续印刷的要求；
- 5 印刷速度快：印刷速度可达300-400mm/S；
- 6 可靠性好：银浆低温固化形成电极后耐候性良好，满足组件可靠性的要求。